

除本屆用印之報名表採紙本寄送，另報名表之電子檔及其餘資料請壓縮成一份小於 50MB 的電子檔，傳送雲端連結至創博會專用信箱：
invent@taitra.org.tw。詳情請參考報名簡章各區說明。

■請務必於寄出前完成填寫各區說明內之檢核表，確認資料是否齊全。

■繳交之資料不可抽換，所有資料由外貿協會確認完備後才視同完成報名手續。

投遞地址：台北郵政 109-993 號信箱

報名參加2023台灣創新技術博覽會 發明競賽區

報名展區：國內發明區 學校發明區

參展人/公司/單位/學校名稱：

參展聯絡人：

通訊地址：

本頁請黏貼於報名資料外袋

除本屆用印之報名表採紙本寄送，另報名表之電子檔及其餘資料請壓縮成一份小於 50MB 的電子檔，傳送雲端連結至創博會專用信箱：
invent@taitra.org.tw。詳情請參考報名簡章各區說明。

- 請務必於寄出前完成填寫各區說明內之檢核表，確認資料是否齊全。
- 繳交之資料不可抽換，所有資料由外貿協會確認完備後才視同完成報名手續。

投遞地址：台北郵政 109-993 號信箱

報名參加2023台灣創新技術博覽會 專利商品區

參展人/公司/單位/學校名稱：

參展聯絡人：

通訊地址：

本頁請黏貼於報名資料外袋

除本屆用印之報名表採紙本寄送，另報名表之電子檔及其餘資料請壓縮成一份小於 50MB 的電子檔，傳送雲端連結至創博會專用信箱：
invent@taitra.org.tw。詳情請參考報名簡章各區說明。

■請務必於寄出前完成填寫各區說明內之檢核表，確認資料是否齊全。

■繳交之資料不可抽換，所有資料由外貿協會確認完備後才視同完成報名手續。

投遞地址：台北郵政 109-993 號信箱

報名參加2023台灣創新技術博覽會 周邊服務區

參展人/公司/單位/學校名稱：

參展聯絡人：

通訊地址：

本頁請黏貼於報名資料外袋